

上海梵龙电子有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海梵龙电子有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市友东路89号B栋401室	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化锡
	检测结果	化学因素 <u>1</u> 个，物理因素 <u>0</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>1</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>1</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：陶焯、胡基业 检测：沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：吴晶 陪同人员：吴晶
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.17 采样时间：2024.10.23 检测时间：2024.10.23-2024.10.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







手工焊操作上海市·上海闵行...

2024-10-23  
水印相机

手工焊操作位